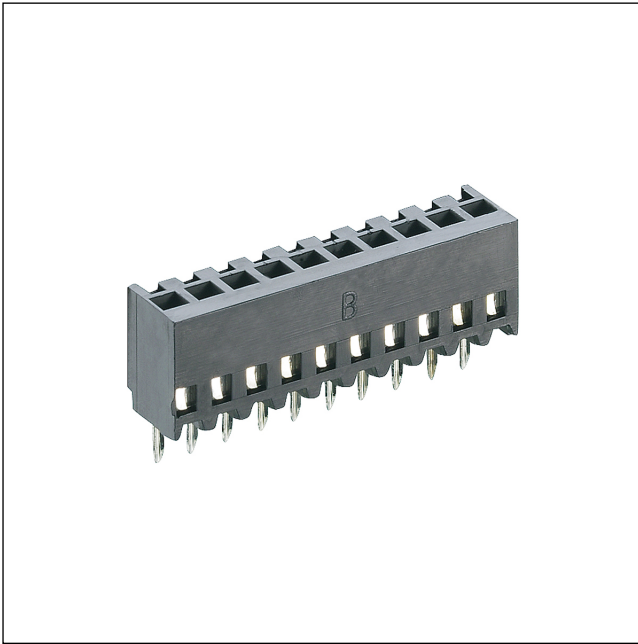


31 2,5 MB

Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm

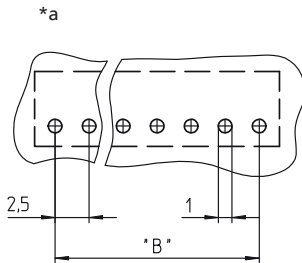
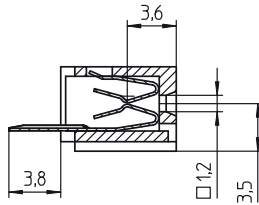
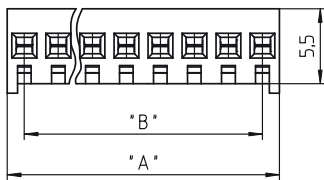
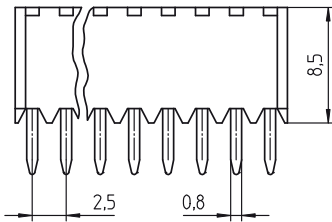


Minimodul™-Buchsenleiste, ohne Teilungsverlust
anreihbar, stehend

Status: Auslaufend

31

2,5 MB



*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+120 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V-0 nach UL94¹
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und verzinkt

¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)

Mechanische Daten

Steckkraft/Kontakt ≤ 5,0 N
Ziehkraft/Kontakt ≥ 0,5 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsspannung 32 V AC
Isolierstoffgruppe IIIa (CTI ≥ 250)
Kriechstrecke ≥ 1,3 mm
Luftstrecke ≥ 1,3 mm
Isolationswiderstand > 1 GΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 2,5 MS

Zubehör
☞ MBSP

31 2,5 MB

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen	
				A (mm)	B (mm)
2,5 MB 02	2	250	1000	5,0	2,5
2,5 MB 03	3	250	1000	7,5	5,0
2,5 MB 04	4	250	1000	10,0	7,5
2,5 MB 05	5	250	1000	12,5	10,0
2,5 MB 06	6	250	1000	15,0	12,5
2,5 MB 07	7	250	1000	17,5	15,0
2,5 MB 08	8	250	1000	20,0	17,5
2,5 MB 09	9	250	1000	22,5	20,0
2,5 MB 10	10	250	1000	25,0	22,5
2,5 MB 11	11	250	1000	27,5	25,0
2,5 MB 12	12	250	1000	30,0	27,5
2,5 MB 13	13	250	1000	32,5	30,0
2,5 MB 14	14	250	1000	35,0	32,5
2,5 MB 15	15	250	1000	37,5	35,0
2,5 MB 16	16	250	1000	40,0	37,5
2,5 MB 17	17	250	1000	42,5	40,0
2,5 MB 18	18	250	1000	45,0	42,5
2,5 MB 19	19	200	1000	47,5	45,0
2,5 MB 20	20	200	1000	50,0	47,5

Verpackung:
lose im Karton